

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1054**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **19665**

(22) Data zgłoszenia: **24.03.2000**

(54)

Pióro do pisania

(30) Pierwszeństwo:

29.09.1999 (HK)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kui Cheung Lai, Kowloon, (HK)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kui Cheung Lai, Kowloon, (HK)

PL Rp.1054

19-06

Rp 1054

Kui Cheung LAI, Hong Kong

Twórcą wzoru zdobniczego jest: Kui Cheung LAI

Pióro do pisania

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia: 24 marca 2000 r.

Pierwszeństwo: 29 września 1999 r./Hong Kong/

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pióro do pisania.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pióra do pisania, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których: fig. 1 przedstawia pióro w widoku z góry; fig. 2 - w widoku z dołu; fig. 3 - w widoku czołowym; fig. 4 - w widoku z tyłu; fig. 5 - w widoku z lewego boku; fig. 6 - w widoku z prawego boku.

Pióro do pisania według wzoru ma postać bryły o kształcie wysmukłej rakiety. W dolnej części ma ono stożkowy człon oddzielony od głównej części

korpusu obwodowym rowkiem. W części górnej znajduje się uchwyt zaczepu. Uchwyt ma postać wyoblonego pierścienia, na którym rozmieszczone są równomiernie, w obszarze poza zaczepem, niskie półokrągłe wypusty usytuowane w kierunku wzdłużnym pióra. Zaczep ma postać podłużnej wsuwki o zewnętrznej powierzchni w kształcie podłużnego prostokąta, wygiętego w lekko wypukły łuk, o zaokrąglonych węższych bokach, podzielonego w połowie na dwa segmenty poprzeczną linią. Przeciwległa powierzchnia zaczepu ma dwa poprzeczne wybrzuszenia, z których dolne jest nieco wyższe. Powyżej uchwytu znajduje się część stożkowa zwieńczona czaszą, oddzieloną od części stożkowej cienką linią, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku - fig.1 do 6.

Zastrzeżenie ochronne

Pióro do pisania, znamienne tym, że ma postać bryły o kształcie wysmukłej rakiety, która w dolnej części ma stożkowy człon oddzielony od głównej części korpusu obwodowym rowkiem a w części górnej posiada uchwyt zaczepu w postaci wyoblonego pierścienia, na którym rozmieszczone są równomiernie, w obszarze poza zaczepem, niskie półokrągłe wypusty usytuowane w kierunku wzdłużnym pióra, przy czym zaczep ma postać podłużnej wsuwki o zewnętrznej powierzchni w kształcie podłużnego prostokąta, wygiętego w lekko wypukły łuk, o zaokrąglonych węższych bokach, podzielonego w połowie na dwa segmenty poprzeczną linią, przy czym przeciwległa do zewnętrznej powierzchnia zaczepu ma dwa poprzeczne wybrzuszenia, z których dolne jest nieco wyższe, a powyżej uchwytu znajduje się część stożkowa zwieńczona czaszą, oddzieloną od części stożkowej cienką linią, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach: fig. 1 do fig. 6.

Kui Cheung LAI

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

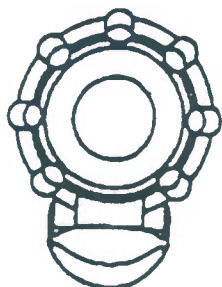


Fig. 1

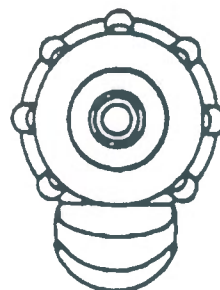


Fig. 2

Lai, Kui Cheung

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

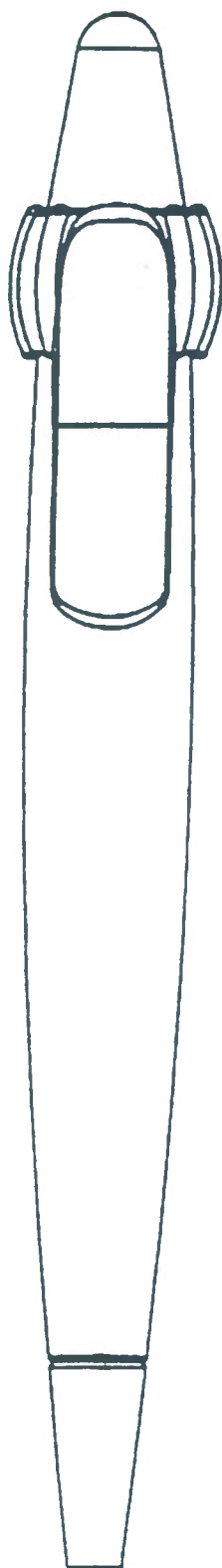


Fig. 3

Lai, Kui Cheung

Pełnomocnik: **POLSERVICE** sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
RECON 011891370


mgr inż. Monika Dębnowska
Rzecznik Patentowy

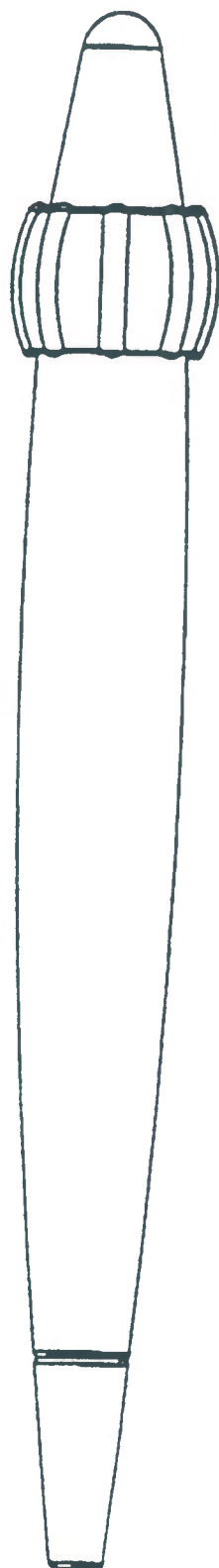


Fig. 4

Lai, Kui Cheung

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

[Signature]
mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 5

Lai, Kui Cheung

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

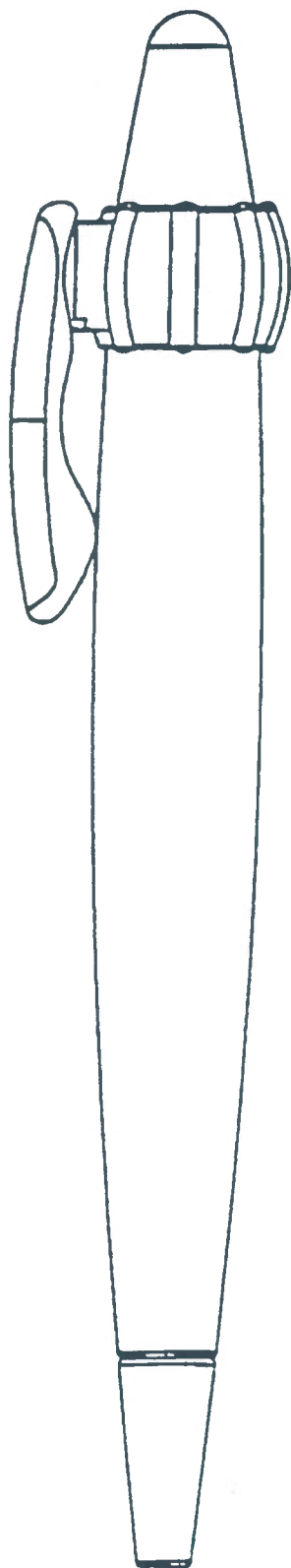


Fig. 6

Lai, Kui Cheung

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Lai

mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy